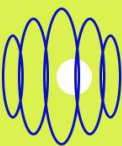


РЕЗЮМЕ



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Имя Фамилия

Москва

+7(985)-389-34-06

s20diontep@gmail.com

@diontep



ОБРАЗОВАНИЕ

2020-2025

Очное

МГТУ им. Н. Э. Баумана

бакалавриат

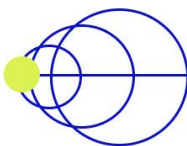
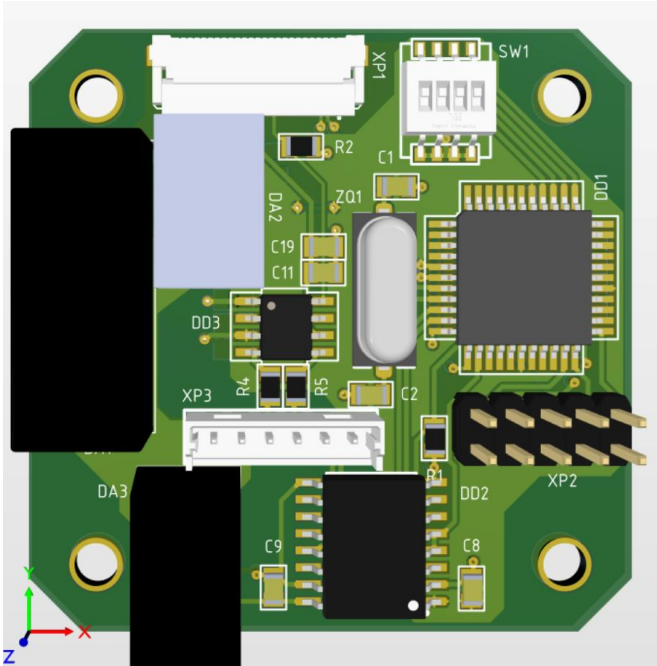
СМ-11 роботы и мехатронные аппараты



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕБЕ

[Проекты altium](#)

Плата коммутационная (4 слоя) (июль 2024)
Модуль управления объективом цифровой видеокамеры (2 слоя, ATmega164PA, assembly, 50x50 мм) (декабрь 2024)
Модуль экрана оператора (апрель 2025) (4 слоя, STM32L4R7ZIT6, с, ADV7343, AVGA+PAL, Touchscreen, 80x55 мм)



ОПЫТ РАБОТЫ /ОПЫТ СТАЖИРОВОК/ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК

Июль 2024

ООО Тетис Про / практикант-электронщик

Достижения:
Плата коммутационная (4 слоя)

Сентябрь 2024 – н.в.

НИИ СМ при МГТУ им Баумана / Инженер

Достижения:
Модуль управления объективом цифровой видеокамеры (2 слоя, ATmega164PA, assembly, 50x50 мм)
Модуль экрана оператора (4 слоя, STM32L4R7ZIT6, с, ADV7343, AVGA+PAL, Touchscreen, 80x55 мм)



НАВЫКИ

Hard Skills:
Выполнение трассировки печатной платы в Altium по ГОСТ и стандартам rezonit; Выбор элементной базы: STM32, AnalogDevices, Atmel, TracoPower; Разработка ПО управления микроконтроллером (cpp, Assembly)

Soft Skills:
Креативное мышление, принятие решений в условиях неопределенности; Уровень владения английским языком C1
Индивидуальные достижения:
2 место в хакатоне SoC Design Challenge basic+ Топологическое проектирование